Транспорт и фоточувствительность в структурах: композитный слой из наночастиц кремния и золота на *p*-Si

© М.П. Тепляков¹, О.С. Кен², Д.Н. Горячев², О.М. Сресели²

¹ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

195251 Санкт Петербург, Россия

² Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт Петербург, Россия

E-mail: twarm@mail.ru

(Получена 26 февраля 2018 г. Принята к печати 12 марта 2018 г.)

Исследованы температурные зависимости вольт-амперных характеристик и фоточувствительности структур из композитных слоев наночастиц кремния и золота на монокристаллическом кремнии *p*-типа проводимости. Определены механизмы переноса тока в структурах и их влияние на фоточувствительность структур с разным количеством золота в композитном слое.

DOI: 10.21883/FTP.2018.09.46232.8852

1. Введение

Улучшение параметров фотодетекторов и солнечных элементов — одно из основных направлений физики полупроводников, которое стало особенно перспективным после создания полупроводниковых слоев с квантоворазмерными частицами, позволяющими моделировать запрещенную зону полупроводника (далее — композитные слои) [1,2]. При этом композитные слои с кремниевыми наночастицами особенно важны для этих работ, так как кремний является основным материалом электроники. В то же время механизмы переноса носителей в структурах с наночастицами изучены относительно слабо [3–5], хотя они очень важны для создания эффективных приборов.

Ранее нами были исследованы композитные слои, состоящие из наночастиц аморфного кремния (nano-Si) и наночастиц золота, полученные лазерным электродиспергированием [6]. Было показано, что структуры, состоящие из такого композитного слоя на подложке монокристаллического кремния р-типа проводимости, обладают огромной спектральной чувствительностью (до 20 А/Вт) и усилением фототока. Обнаружение внутреннего усиления в таких фактически фотодиодных структурах свидетельствует о существовании дополнительного механизма токопрохождения, связанного с композитным слоем и гетерограницей. Были предложены две модели усиления фототока — на основе эффекта усиления фотопроводимости и транзисторного эффекта. В обоих случаях важную роль играет захват фотоносителей одного типа ловушками в композитном слое или на границе слой-подложка, а для получения больших коэффициентов усиления важно, чтобы время прохождения через композитный слой фотоносителей другого типа было как можно короче.

Целью данной работы было определение механизмов переноса тока в структурах и их влияние на фоточувствительность структур с разным количеством золота в композитном слое. Проведены исследования температурных зависимостей вольт-амперных характеристик и спектров фоточувствительности структур с разным количеством золота в композитном слое.

2. Методика эксперимента

Были исследованы структуры с композитными слоями, состоящими из аморфных наночастиц кремния и золота в различных соотношениях, на подложках монокристаллического кремния *p*-типа проводимости. Образцы изготавливались методом лазерного электродиспергирования [6,7]. Основное внимание будет уделено образцу *1* со слоем наночастиц кремния без золота и образцу *2* с высоким содержанием наночастиц Au (соотношение Si: Au $\sim 1:1$), который обладает значительным усилением фототока.

Измерялись темновые вольт-амперные характеристики (ВАХ) и спектры фоточувствительности структур при температурах от 110–120 К до комнатной.

Темновые ВАХ были получены при помощи потенциостата P-8nano. При измерении ВАХ прямое смещение соответствовало приложению отрицательного потенциала к золотому сеточному контакту на поверхности композитного слоя, а положительного потенциала к вплавленному Al-контакту на *p*-Si.

Спектры фоточувствительности регистрировались при возбуждении светом галогеновой лампы "OSRAM", прошедшим через механический обтюратор и монохроматор МДР-2. Освещался участок образца площадью 1 мм². Для измерения мощности прошедшего через монохроматор света использовался калиброванный кремниевый фотодиод ФДУК-100УТ [8]. На исследуемые образцы подавалось обратное напряжение (т.е. подложка *p*-Si была под отрицательным потенциалом) величиной ~ 1.3 В. Регистрация фототока осуществлалась при помощи селективного усилителя У2-8 на частоте модуляции (40 Гц). При помощи аналого-цифрового преобразователя сигнал с У2-8 поступал на компьютер, где и происходила его дальнейшая обработка.

Для измерения температурных зависимостей исследуемые образцы были укреплены на медном хладопроводе азотного оптического криостата с сапфировым окном. Температура хладопровода контролировалась при помощи термопары медь-константан. После максимального охлаждения хладопровода и структур жидким азотом происходило измерение спектров фоточувствительности в процессе отогревания образцов до комнатной температуры ($T \sim 110-297$ K). Разброс температур при измерении каждого спектра указан в подписях к рисункам.

3. Результаты экспериментов и их обсуждение

3.1. Вольт-амперные характеристики

Вольт-амперные характеристики образцов выпрямляющие, но с разным коэффициентом выпрямления для образцов с разным количеством золота в композитном слое. При понижении температуры увеличивается нелинейность характеристик и растет величина напряжения отсечки (рис. 1).

Поскольку исследованные структуры, как было показано ранее [9], представляют собой p-n-гетероструктуры, то прямые ветви ВАХ можно описать известным выражением

$$I \propto \exp(qU/nkT),\tag{1}$$

где q — модуль заряда электрона, k — постоянная Больцмана, T — температура, n — коэффициент неидеальности, U и I — текущие значения напряжения и тока структуры.

Анализ прямой ветви образца без золота (образец 1) показал, что при напряжениях до 100 мВ она описывается экспонентой с коэффициентом неидеальности ~ 2 , что типично для структуры с токами, ограниченными объемным зарядом (ТООЗ), и генерационнорекомбинационными токами в области пространственного заряда. Это же подтверждает и обратная ветвь ВАХ — ток растет с увеличением смещения.

Для наглядности прямые ветви ВАХ образца без золота, измеренные при температурах от 134 до 297 К, представлены на рис. 2 в двойном логарифмическом масштабе. Они могут быть аппроксимированы отрезками прямых и описаны степенной зависимостью $I \propto U^m$ с разными показателями степени *m*, характеризующими наклон соответствующего участка. Наблюдаются два участка: первый — с обычным наклоном (m = 1-2), и значительно более крутой, с m > (4-5), при бо́льших смещениях. Для разных температур большое значение *m* остается примерно постоянным. С уменьшением температуры участок пологого роста тока сокращается, а начало резкого роста тока сдвигается в сторону бо́льших напряжений — растет напряжение отсечки.



Рис. 1. Температурная зависимость ВАХ образцов: *1*, *1'*, *1''* — без золота, температуры 297, (266–269) и (186–189) К соответственно; *2*, *2'*, *2''* — объемная доля золота 50%, температуры 297, (260–261) и (186–189) К соответственно.



Рис. 2. ВАХ образца 1 (без золота). Температура *T*, К: *1* — 297, *2* — (266–269), *3* — (202–206), *4* — (134–145).

Увеличение напряжения отсечки свидетельствует о росте барьера на гетерогранице слой-подложка. В то же время, крутизна второго участка ВАХ практически не зависит от температуры. Отсюда можно сделать вывод, что этот участок ВАХ определяется туннельным током в композитном слое. Об этом свидетельствует также линейность кривых, перестроенных в координатах Фаулера-Нордгейма, $\ln(I/U^2)-1/U$, и Абелеса, $\ln(I/U)-1/U$. Судя по всему, происходит туннелирование носителей заряда между наночастицами кремния в слое, скорее всего, по уровням дефектов на поверхности наночастиц. Однако возможно и прямое туннелирование как между основными, так и между возбужденными состояниями наночастиц (квантовых точек), аналогично [10].

Однозначно определить энергию активации для этих уровней по температурным зависимостям ВАХ оказалось трудно: поскольку на ВАХ нет явных изломов и прямых участков, можно предположить, что уровни распределены в некотором диапазоне энергий, по данным эксперимента это 0.05–0.15 эВ. Полученные в работе [11] значения энергии основного и возбужденного состояний носителей заряда в квантовых точках кремния в слоях nano-Si лежат в этом же диапазоне энергий.

Интерес представляет резкое отличие ВАХ образца 2 с большим количеством золота (Si : Au ~ 1 : 1) по сравнению с образцом *1*. При комнатной температуре ВАХ почти линейна. При понижении температуры обратный ток резко падает и уже при -50° C (227 K) ВАХ имеет четко выпрямляющий характер (см. рис. 1 — кривые 2, 2', 2").

На основе анализа ВАХ структур с разными составами композитного слоя в работе [6] была предложена эквивалентная схема структур, состоящая из фотодиода и фотосопротивления, включенных параллельно. Это позволило объяснить большую фоточувствительность структур за счет механизма усиления фотопроводимости [12]. Предполагалось, что в композитном слое перенос фотоносителей может происходить по двум типам каналов: первый включает только цепочки наночастиц Si, которые образуют выпрямляющий контакт с подложкой, а второй — наночастицы как Si, так и Au, при этом последние образуют с подложкой омический контакт. В результате в композитном слое существуют цепочки из аморфных наночастиц кремния — сопротивления, включенные параллельно гетеропереходу подложка-наночастицы кремния.

Мы провели расчет величины параллельного сопротивления R_p , исходя из формулы для тока в структуре:

$$I = I_0 \left(\exp\left(q \, \frac{U - IR_s}{kT}\right) - 1 \right) + \frac{U - IR_s}{R_p}, \qquad (2)$$

где R_s — последовательное сопротивление, R_p — параллельное сопротивление, I_0 — ток насыщения гетероперехода. На рис. З показаны ВАХ образца 2 при разных температурах: экспериментальные и полученные по формуле (2). Из рисунка видно, что расчетные кривые хорошо согласуются с экспериментальными при значениях R_p , R_s и I_0 , показанных в таблице. С понижением температуры резко увеличивается сопротивление R_p и характеристика становится выпрямляющей.

<i>Т</i> ,К	<i>R_p</i> , Ом	<i>Rs</i> , Ом	I_0, A
297	13.3	7.3	$5\cdot 10^{-3}$
270	35	7.13	$2.3 \cdot 10^{-3}$
260	73	6.57	$0.42 \cdot 10^{-3}$
250	155	6.29	$0.11 \cdot 10^{-3}$
227	1098	5.53	$0.5 \cdot 10^{-5}$
186	432500	4.3	$1 \cdot 10^{-9}$

Расчетные параметры ВАХ





Рис. 3. Расчетные (пунктир) и экспериментальные (сплошные линии) температурные зависимости ВАХ образца 2. *T*, K: $I - 297, 2 - 270, 3 - 260, 4 - 250, 5 - 227, 6 - 186. На вставке — зависимость логарифма <math>R_p$ от обратной температуры.

Зависимость R_p от обратной температуры носит экспоненциальный характер (вставка на рис. 3), при этом активационная энергия проводимости равна 0.43 эВ.

Таким образом, с понижением температуры сопротивление структуры R_p резко увеличивается и ВАХ становится выпрямляющей, т.е. при низких температурах перенос тока происходит в основном по фотодиодной ветви — через гетеробарьер. Поскольку фотодиод не обладает внутренним усилением, то с понижением температуры коэффициент усиления структуры уменьшается до единицы. В связи с этим должен происходить спад фоточувствительности.

Таким образом, анализ ВАХ показал, что механизм протекания тока в исследованных структурах меняется с ростом приложенного напряжения. При небольших напряжениях в пропускном направлении наблюдаются ТООЗ, их сменяет туннелирование по уровням наночастиц кремния, скорее всего поверхностным. При большом количестве частиц золота в композитном слое гетеродиодная структура превращается в структуру с параллельным переходу омическим сопротивлением, причем с уменьшением температуры это сопротивление экспоненциально возрастает, и уже при 227 К структура с композитным слоем Si–Au становится диодной.

3.2. Фоточувствительность образцов

Фоточувствительность образцов уменьшается с понижением температуры. Для спектров всех образцов характерен сдвиг длинноволнового пика в сторону меньших длин волн с понижением температуры.

Спектры фоточувствительности образца 1 (без золота) при разных температурах изображены на рис. 4. Уменьшение температуры от комнатной до 113 К приводит к уменьшению величины чувствительности образца более чем в 9 раз. Меняется и форма спектра. При комнатной температуре (297 K) наблюдается один пик на длине волны $\lambda \approx 900$ нм. С понижением температуры этот пик сдвигается в сторону меньших длин волн и появляется коротковолновое плечо.

Величина фоточувствительности образца 2 при комнатной температуре (рис. 5, кривая *I*) свидетельствует о существовании усиления фототока в структуре. Предполагается [6], что в сопротивлении R_p наблюдается усиление фотопроводимости. Это возможно, если время пролета фотоносителей через фотопроводник ($T_{\rm tr}$) меньше времени жизни (τ). Тогда коэффициент усиления фотопроводимости есть $G = \tau / T_{\rm tr}$ [12]. Фоточувствительность этого образца при понижении температуры от 297 до 123 К падает еще сильнее, чем у образца *I* почти на 3 порядка (рис. 5).

Для анализа зависимости формы спектров фоточувствительности от температуры удобнее изобразить их в нормированном на 1 масштабе (см. рис. 6). В спектре фоточувствительности при комнатной температуре можно выделить длинноволновый пик ($\lambda \approx 970$ нм) и коротковолновое плечо ($\lambda \approx 500$ нм). С понижением температуры наблюдается сдвиг длинноволнового пика в сторону коротких волн, а затем его исчезновение. При температуре < 200 К длинноволновый пик практически пропадает, но при этом остается коротковолновый максимум.

Таким образом, наблюдаются следующие изменения фоточувствительности образцов:

– С понижением температуры фоточувствительность уменьшается, причем особенно сильно в образцах с внутренним усилением. Ослабление фоточувствительности с понижением температуры во всех рассмотренных случаях свидетельствует о том, что механизмы токопрохождения определяются барьерными процессами прыжковой проводимостью, туннелированием, активационными процессами через уровни, причем как на поверхности наночастиц кремния, так и на гетерогранице композитный слой—подложка.

— Фоточувствительность при понижении температуры изменяется неравномерно по спектру. Край поглощения слоя наночастиц кремния сдвинут в коротковолновую область по отношению к краю поглощения монокристаллического кремния [13], что позволяет связать коротковолновый максимум с генерацией фотоносителей заряда в слое наночастиц. Длинноволновый же максимум можно отнести к генерации носителей заряда в кремниевой подложке, так как и его положение, и сдвиг при понижении температуры примерно соответствуют величине и изменению с температурой ширины запрещенной зоны объемного кремния.

В образце 2 (с большим содержанием Au в композитном слое) с понижением температуры фоточувствительность падает особенно сильно и пропадает внутреннее усиление.



Рис. 4. Спектры фоточувствительности образца 1 при различных температурах. Величина обратного смещения на образце U = 1.32 В. *T*, K: *I* — 297, *2* — (238–242), *3* — (192–199), *4* — (113–118).



Рис. 5. Спектры фоточувствительности образца 2 в полулогарифмическом масштабе при различных температурах и обратном смещении U = 1.22 В. T, K: I - 297, 2 - (219-225), 3 - (211-217), 4 - 123.



Рис. 6. Нормированные на единицу спектры фоточувствительности образца 2 при различных температурах. *T*, K: *1* — 297, 2 — (219–225), 3 — (211–217), *4* — 123.

Физика и техника полупроводников, 2018, том 52, вып. 9

Установим связь между изменением величины параллельного сопротивления R_p и коэффициентом усиления фотопроводимости $G = \tau / T_{\rm tr}$. Соотношение между сопротивлением R_p и временем пролета $T_{\rm tr}$ задается известными формулами:

$$R_p = \frac{d}{\sigma S},\tag{3}$$

$$\sigma = qn\mu, \qquad (4)$$

$$T_{\rm tr} = \frac{d}{v_{\rm dr}} = \frac{d}{\mu E},\tag{5}$$

где d — толщина слоя, σ — проводимость, S — площадь слоя, n — концентрация электронов, μ — подвижность электронов, $v_{\rm dr}$ — дрейфовая скорость, E — напряженность электрического поля.

Выполняя математические преобразования соотношений (3), (4) и (5), получаем, что время пролета носителей прямо пропорционально величине параллельного сопротивления: $T_{\rm tr} \propto R_p$. Следовательно, коэффициент усиления обратно пропорционален этому сопротивлению: $G \propto 1/R_p$. Полученный из анализа ВАХ рост сопротивления R_p с понижением температуры образца приводит вначале к уменьшению усиления фотопроводимости, а затем и полному его исчезновению. Увеличение сопротивления обусловлено главным образом уменьшением подвижности фотоносителей. Таким образом, модель параллельно соединенных фотодиода и фотосопротивления объясняет падение коэффициента усиления при понижении температуры.

4. Заключение

Показано, что основной механизм протекания тока в структурах с композитным слоем из наночастиц Si и Au связан с туннелированием носителей через уровни в наночастицах кремния или на их поверхности. Увеличение количества наночастиц золота в композитном слое приводит к тому, что в структуре появляется параллельное гетеропереходу шунтирующее сопротивление. Определена его величина и характер ее изменения при понижении температуры.

Показана взаимосвязь температурных зависимостей ВАХ и фоточувствительности структур. Подтверждено предположение работы [6], что при комнатной температуре аномально большая фоточувствительность гетероструктур с большим количеством золота в композитном слое вызвана эффектом усиления фотопроводимости в композитном слое из наночастиц кремния и золота.

Показано, что понижение температуры приводит к уменьшению фоточувствительности всех структур. Особенно резко падает фоточувствительность в структурах с большим количеством золота. Обнаружено, что в этих структурах параллельное сопротивление возрастает, а время пролета фотоносителей через композитный слой увеличивается с понижением температуры практически экспоненциально. Активационная энергия этого процесса составляет 0.35–0.45 эВ. Вследствие этого усиление фотопроводимости пропадает уже при охлаждении структуры ниже 230 К.

Авторы глубоко признательны Д.А. Явсину за изготовление образцов и С.А. Гуревичу за постоянный интерес к работе и полезные обсуждения.

Список литературы

- D. Bera, L. Qian, T.-K. Tseng, P.H. Holloway. Materials, 3, 2260 (2010).
- [2] A. Marti, A. Luque. Next Generation Photovoltaics (Bristol, Inst. of Physics, 2004) p. 332.
- [3] М.Н. Солован, В.В. Брус, П.Д. Марьянчук. ФТП, **48** (7), 926 (2014).
- [4] Ю.В. Рябчиков, П.А. Форш, Э.А. Лебедев, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров, В.V. Кателеv, L. Tsybeskov. ФТП, 40 (9), 1079 (2006).
- [5] В.В. Трегулов, В.А. Степанов, В.Г. Литвинов, А.В. Ермачихин. ФТП, **86** (11), 91 (2016).
- [6] O.S. Ken, D.A. Yavsin, P.A. Dementev, S.A. Gurevich, O.M. Sreseli. Phys. Status Solidi A, 213 (11), 2906 (2016).
- [7] V.M. Kozhevin, D.A. Yavsin, V.M. Kouznetsov, V.M. Busov, V.M. Mikushkin, S.Yu. Nikonov, S.A. Gurevich, A. Kolobov. J. Vac. Sci. Technol. B, 18, 1402 (2000).
- [8] V.V. Zabrodsky, V.P. Belik, P.N. Aruev, B.Ya. Ber, S.V. Bobashev, M.V. Petrenko, V.L. Sukhanov. Tech. Phys. Lett., 38, 812 (2012).
- [9] О.С. Кен, Д.А. Андроников, Д.А. Явсин, А.В. Кукин, С.Н. Данилов, А.Н. Смирнов, О.М. Сресели, С.А. Гуревич. ФТП, 48 (11), 1555 (2014).
- [10] А.А. Евтух, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Н.А. Семененко. ФТП, 40 (2), 180 (2006).
- [11] М.М. Соболев, О.С. Кен, О.М. Сресели, Д.А. Явсин, С.А. Гуревич. Письма в ЖТФ, **44** (8), 47 (2018).
- [12] Т. Мосс, Г. Баррел, Б. Эллис. Полупроводниковая оптоэлектроника (М., Мир, 1976).
- [13] O.S. Yeltsina, D.A. Andronikov, A.V. Kukin, J.S. Vainshtein, O.M. Sreseli. Phys. Status Solidi C, 9 (6), 1471 (2012).

Редактор Л.В. Шаронова

Transport and photosensitivity in structures: composite layer with silicon and gold nanoparticles on *p*-Si

M.P. Teplyakov¹, O.S. Ken², D.N. Goryachev², O.M. Sreseli²

¹ Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,

195251 St. Petersburg, Russia

² loffe Institute,

194021 St. Petersburg, Russia

Abstract The temperature dependences of current–voltage characteristics and photosensitivity of structures consisting of composite layer with silicon and gold nanoparticles on single-crystal *p*-type silicon are investigated. Mechanisms of current transfer in the structure and their influence on the photosensitivity of structures with different amounts of gold in the composite layer are determined.